2026 年 11 月 25 日

各　位

公司名 尼得科精密检测科技株式会社
代表人 董事长总经理 山崎 秀和
地　址 京都府向日市 Nidec Park 33 番地 C 栋

尼得科精密检测将参展 HKPCA SHOW 2026

尼得科精密检测科技株式会社（以下简称“本公司”）将参展 2026 年 12 月 2 日（星期三）～12 月 4 日（星期五）于深圳国际会展中心举办的“HKPCA SHOW 2026”（国际电子电路（深圳）展览会）。



国际电子电路（深圳）展览会（HKPCA Show 2026）是由香港印制电路协会主办、引领 PCB 及电子组装行业前沿的全球高规格展览会之一。本次以“AI 驱动的技术”为主题，集中展示 PCB 全生产流程中利用 AI 的智能制造解决方案，助力产业向智能化转型。

在本公司展位，我们将展示以下机型，并介绍有助于提升产品质量的解决方案。

〈参展内容〉

■“RSH-S80iFAMP”

本设备是使用 2D 和 3D 镭射，能够通过一次扫描高精度测量和判定 FCCSP 等基板上的凸块缺陷和厚度不均的检测装置。

■“NATS®-2120”

本设备是以检测内置功率芯片基板的静电特性为主，能够检测 LCR 参数及电路短路、断路等电气异常的电气检测装置。

■“SREC® M6VSW+AGV”

本设备是针对大型 HDI 和多层基板等，通过使用图像识别的高精度对位和四端子检查，能够自动检测电气导通和异常的装置。

■“NX-AISIS™ X-Ray Automatic Inspection (AXI)”

本设备是自动 X 射线检测装置，通过向印刷电路板或封装基板照射 X 射线，将内部结构数字化成像，从而能够无损地检测基板内部的缺陷。

〈展会概要〉

・会期：2026 年 12 月 2 日（星期三）～12 月 4 日（星期五）
・会场：深圳国际会展中心（宝安馆）
・展位：7A21
・官网：https://www.hkpcashow.org/